

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Yoshiyuki MIYAMOTO Conf.:
Appl. No.: Group:
Filed: December 26, 2001 Examiner: *H. J.*
For: SUPERCONDUCTING MATERIAL AND METHOD
FOR PRODUCING THE SAME

CLAIM TO PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents
Washington, DC 20231

Sir:

Applicant(s) herewith claim(s) the benefit of the priority filing date of the following application(s) for the above-entitled U.S. application under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55:

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
JAPAN	2000-390715	December 22, 2000

Certified copy(ies) of the above noted application(s) is(are) attached hereto.

Respectfully submitted,

YOUNG & THOMPSON

By

Thomas W. Perkins
Registration No. 33,027

745 South 23rd Street
Arlington, VA 22202
Telephone (703) 521-2297

TWP/ia

Enclosures: 1 Certified Copy(ies)

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

jc997 U.S. PTO
10/025473
12/26/01


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月22日

出願番号

Application Number:

特願2000-390715

出願人

Applicant(s):

日本電気株式会社

2001年10月 3日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造

出証番号 出証特2001-3090381

【書類名】 特許願

【整理番号】 34103577

【提出日】 平成12年12月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01B 12/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】 宮本 良之

【特許出願人】

【識別番号】 000004237

【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】 100065385

【弁理士】

【氏名又は名称】 山下 穣平

【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010700

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9001713

【その他】 国等の委託研究の成果に係る特許出願（平成11年度新エネルギー・産業技術総合開発機構「炭素系高機能材料技術の研究開発（海底石油生産支援システム研究開発）」に関する委託研究、産業活力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの）

特2000-390715

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 超伝導材料及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 C_{20} フラーレン分子が一次元鎖状に重合した構造を有することを特徴とする超伝導材料。

【請求項2】 C_{20} フラーレン分子同士の接合部分が $s\ p^3$ 型結合であることを特徴とする請求項1に記載の超伝導材料。

【請求項3】 C_{20} フラーレン分子同士の接合部以外の部分に $s\ p^3$ 型結合を含まないことを特徴とする請求項2に記載の超伝導材料。

【請求項4】 請求項1～3のいずれかに記載の超伝導材料において、電子又は正孔を注入して得られる構造を有することを特徴とする超伝導材料。

【請求項5】 C_{20} フラーレン分子を、価電子帯と伝導帯とのバンドギャップの大きな多孔質材料に取り込んで重合させる工程と、

前記 C_{20} フラーレン分子を取り込んだ多孔質材料を、アクセプタ又はドナーをドープした半導体基板上に載せ、電界を印加する工程とを含むことを特徴とする超伝導材料の製造方法。

【請求項6】 前記バンドギャップの大きな多孔質材料に、ゼオライト又はBNナノチューブを用いることを特徴とする請求項5に記載の超伝導材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、超伝導材料、特に炭素系フラーレン超伝導材料及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

フラーレンとは、内部に空洞を持ち炭素原子から成るサッカーボール状の分子である。従来の炭素系フラーレン超伝導材料としては、 C_{60} フラーレン分子にアルカリドーピングすることにより、超伝導が発現する材料が知られている。また

、高温超伝導材料としては酸化物超伝導体が知られている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、アルカリドープされたC₆₀フラーレン超伝導体は、その超伝導転移温度が最高で40Kと低く、比較的高温下での実用には不向きであった。また、液体窒素温度で超伝導を発現する酸化物超伝導体は、その化学的安定性に乏しく、微細加工を要する電子回路材料への実用に余り適さない材料であった。一方C₆₀より小さな炭素系フラーレン分子で構成される超伝導材料は実現していなかった。

【0004】

そこで本発明は、C₂₀フラーレン分子が一次元鎖状に重合した構造を有する超伝導材料、更に、C₂₀フラーレン分子同士の接合部分がs p³型結合である超伝導材料であり、あるいは、C₂₀フラーレン分子同士の接合部以外の部分にs p³型結合を含まない超伝導材料であり、あるいは、電子あるいは正孔を注入して得られる超伝導材料を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上述の課題を解決するため、本発明は、C₂₀フラーレン分子が一次元鎖状に重合した構造を有する超伝導材料であることを特徴とする。更に、C₂₀フラーレン分子同士の接合部分がs p³型結合である超伝導材料であり、あるいは、C₂₀フラーレン分子同士の接合部以外の部分にs p³型結合を含まない超伝導材料であり、あるいは、電子あるいは正孔を注入して得られる超伝導材料であることを特徴とする。

【0006】

そのため、本発明によれば、フラーレンとしてC₆₀よりも電子格子相互作用の強いC₂₀フラーレンを採用し、そのC₂₀フラーレン分子を一次元鎖状に重合させた構造を多孔質材料中に作り、それに電子あるいは正孔を注入することによって、転移温度100K台の超伝導体を実現できる。このC₂₀フラーレンを多孔質中で重合させた物質の化学的安定性は酸化物超伝導物質に勝っており、超伝導転移

温度が高く、化学的安定性に優れた超伝導材料を得ることができる。

【0007】

【発明の実施の形態】

次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0008】

C_{20} フラーレン分子を一次元鎖状に重合するために、価電子帯と伝導帯とのバンドギャップの大きな物質の隙間に C_{20} を取り込む。その物質は BN ナノチューブかゼオライトが望ましい。ここで BN ナノチューブとは、カーボンの替わりに窒化ホウ素 (BN) で蜂の巣格子を構成する層状物質がチューブ状になった物質のこと、1997年頃より国内外で作成が可能になった物質である。こうして生成した鎖状の C_{20} フラーレン分子の重合体に、電界印加によって、電子または正孔を注入し超伝導体に相転移させる。以下その方法を詳細に述べる。

【0009】

C_{20} フラーレン分子は、五員環のみからなる籠状の分子である。この分子は、第一原理計算による解析によると活性化エネルギー 0.8 eV 以下で一次元的に重合することが出来る。図1には、2種類の異なる C_{20} フラーレン分子の一次元鎖の構造が示されている。(a) では、炭素原子1から成る C_{20} フラーレン分子は、一本の C-C 共有結合 2 でつながれている。一方 (b) では、炭素原子1から成る C_{20} フラーレン分子は、二本の C-C 共有結合 2 でつながれている。両方の一次元鎖の構造において、各 C_{20} フラーレン分子の接合部分を見ると、結合長さ 1.5 \AA の C-C 一重結合でつながっており、その結合部位の周辺結合角がダイアモンドのそれ (約 105°) に近づいている。このように、 C_{20} フラーレン分子同士の接合部分が正四面体形の $s\ p^3$ 型結合であり、 C_{20} フラーレン分子同士の接合部以外の部分には $s\ p^3$ 型結合を含まない構造となっている。

【0010】

このような構造のせいで、図1の一次元鎖構造 (a) においても (b) においても、この材料の価電子帯頂上と伝導帯下端の波動関数 (π 電子) は、図2 (a), (b) に示すように、接合部分から離れた C_{20} フラーレン表面部位にのみ局在化している。なお、図2 (a), (b) に示す π 電子の軌道 3 の分布は、図1

に示す構造 (a), (b) に対応している。この局在性のため電子や正孔が C_{20} フラーレン分子から隣の C_{20} フラーレン分子へホッピングする確率が低くなるため、価電子帯上端と伝導帯下端のエネルギー・バンドの分散が小さくなり、高い状態密度を発生する。従って、これらのバンドのエネルギー・準位にフェルミ・準位が一致すべく電子あるいは正孔をドーピングすることによりフェルミ・準位での状態密度が高い金属状態を作り出すことが出来る。この高い状態密度と C_{20} フラーレン分子の内部の強い電子格子相互作用の為に、転移温度 100 K オーダーで C_{20} フラーレン分子の鎖状物質は超伝導を示す。

【0011】

Devos と Lannoo の理論予測 (A. Devos and M. Lannoo, Phys. Rev. B, Vol. 58 (No. 13), p8236 (2000).) によれば C_{20} の電子格子相互作用は C_{60} のおよそ 3 倍である。これは、電子格子相互作用の大きさがフラーレン内に含まれる炭素原子数に反比例するという簡単な物理で説明されている。一方、第一原理計算によるシミュレーションによればドープ量は C_{20} フラーレン分子 1 個あたりに電子や正孔が 1 個以下としなくてはいけないので、フェルミ・準位付近の達成可能な状態密度は C_{60} の場合の約半分になる。BCS の超伝導理論によれば超伝導転移温度は、電子格子相互作用とフェルミ・準位での状態密度の積の exponential に比例するので、 C_{60} の超伝導転移温度 40 K の $e^{3/2}$ 倍、つまりおよそ 4.5 倍になるので、180 K と高温超伝導物質並みの転移温度が期待される。

【0012】

図 3 は、そのような考察に基づいた電気抵抗の温度による変化のシミュレーション結果を示す。抵抗値は絶対値ではなく、室温の抵抗値を 1 として正規化している。第一原理計算により、 C_{20} フラーレン分子が 3 次元的に重合した場合には、各々の C_{20} フラーレン分子が大きく緩和して閉じていた籠のような構造から開いた構造へと相転移を起こすことが分かっている。このような相転移は電子格子相互作用を下げる働きをしてしまうので 3 次元的な重合は避けなくてはいけない。

【0013】

このような鎖状物質は以下の手順で作成することが出来、先に懸念した 3 次元

的重合を避けることが出来る。まず、ガス状のC₂₀フラーレン分子をPrinzbach等の手法で作成する。（参考文献：Prinzbach et al. Nature (London), Vol. 407 (2000) p60.）次に、このC₂₀フラーレン分子を例えばゼオライトあるいはBNナノチューブのような、価電子帯と伝導帯とのバンドギャップの大きな多孔質材料に毛細管現象を利用して取り込む。そこで、室温程度の温度で重合反応が自発的に進行し、図4に示すように、多孔質物質4の中で鎖状のC₂₀フラーレン分子の重合体5が生成する。

【0014】

このような多孔質材料中に生成したC₂₀フラーレン分子の鎖状物質に電子あるいは正孔を注入する為に、電界印加の技術を利用する。多孔質内にもともとあった隙間にC₂₀フラーレン分子の鎖が出来たことで、新たな分子の入り込む余地がなくなるので、C₂₀フラーレン分子の鎖は化学的に安定である。サンプル全体を、例えば高濃度にホウ素（アクセプタ）でドープしたシリコン基板の上に載せ強電界を掛ける。サンプル側をプラスにすれば電子を、マイナスにすれば正孔のドーピングを実行できる。また、ドナーをドープしたシリコン基板を用いる事もできる。ただし、電界の大きさを調節することによりドープ量をコントロールしなくてはならない。

【0015】

第一原理計算による安定性の検討により、ドープ量はC₂₀フラーレン分子1個あたり1電子（または1正孔）未満に抑えると超伝導転移温度が最高になるが、それをこえると超伝導が発現しないことが分かっている。このために、C₂₀フラーレン分子よりなる鎖状物質にかかるシリコン基板との有効電位差は0.5 eV以下に制御される必要があることが、第一原理計算による電子構造から示されている。

【0016】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、フラーレンとしてC₆₀よりも電子格子相互作用の強いC₂₀フラーレンを採用し、そのC₂₀フラーレン分子を一次元鎖状に重合させた構造を多孔質材料中に作り、それに電子あるいは正孔を注入するこ

とによって、転移温度100K台の超伝導体を実現できる。このC₂₀フラーレンを多孔質中で重合させた物質の化学的安定性は酸化物超伝導物質に勝っており、超伝導転移温度が高く、化学的安定性に優れた超伝導材料を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

(a) は、一本のC-C共有結合で鎖状に重合したC₂₀フラーレン分子を示し、(b) は、二本のC-C共有結合で鎖状に重合したC₂₀フラーレン分子を示す図である。

【図2】

(a), (b) は、C₂₀フラーレン分子上に局在化したπ電子の軌道の分布を、図1の構造(a)と(b)に対応して示す図である。

【図3】

C₂₀一次元鎖の電気抵抗値の温度による変化を示す図である。

【図4】

多孔質材料中で重合反応により生成したC₂₀フラーレン分子の鎖を示す図である。

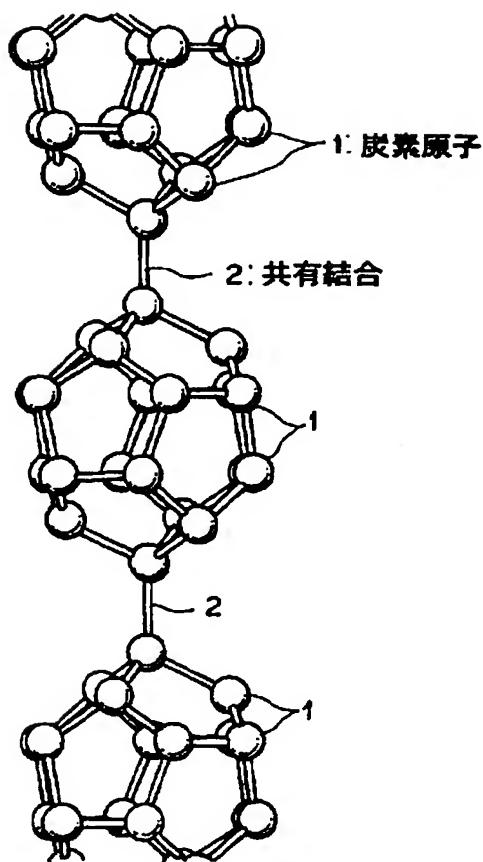
【符号の説明】

- 1 炭素原子
- 2 C-C共有結合
- 3 π電子の軌道
- 4 多孔質物質
- 5 鎖状のC₂₀フラーレン分子の重合体

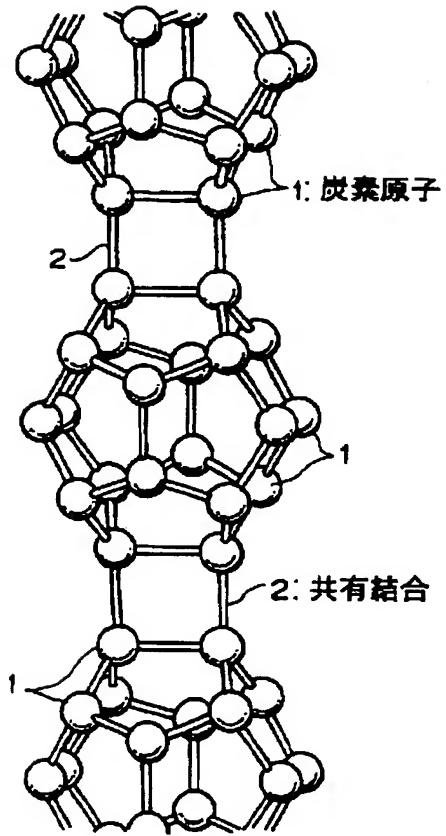
【書類名】 図面

【図1】

(a)

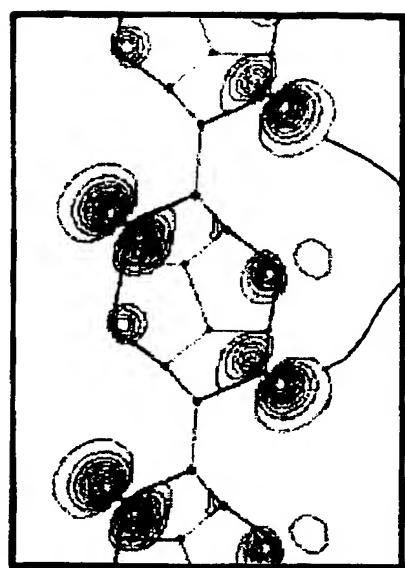


(b)



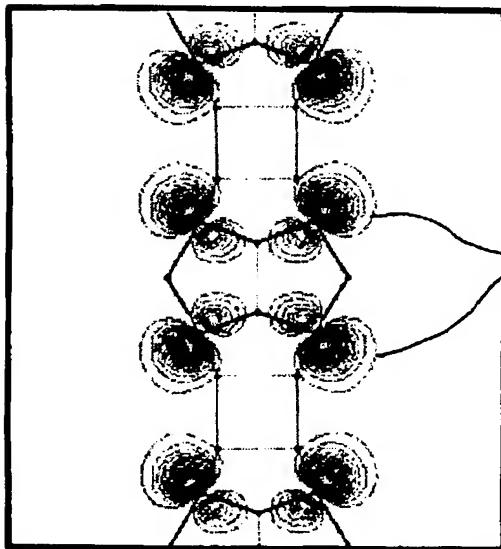
【図2】

(a)



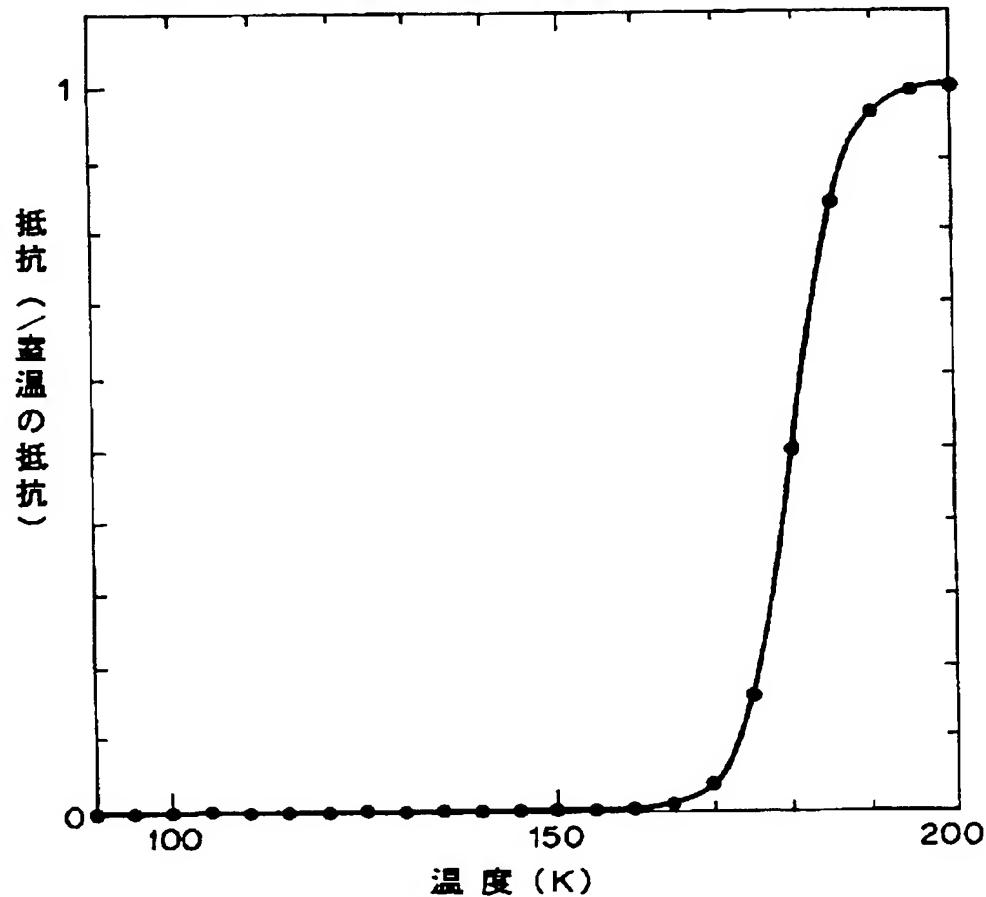
3: π 電子の軌道

(b)

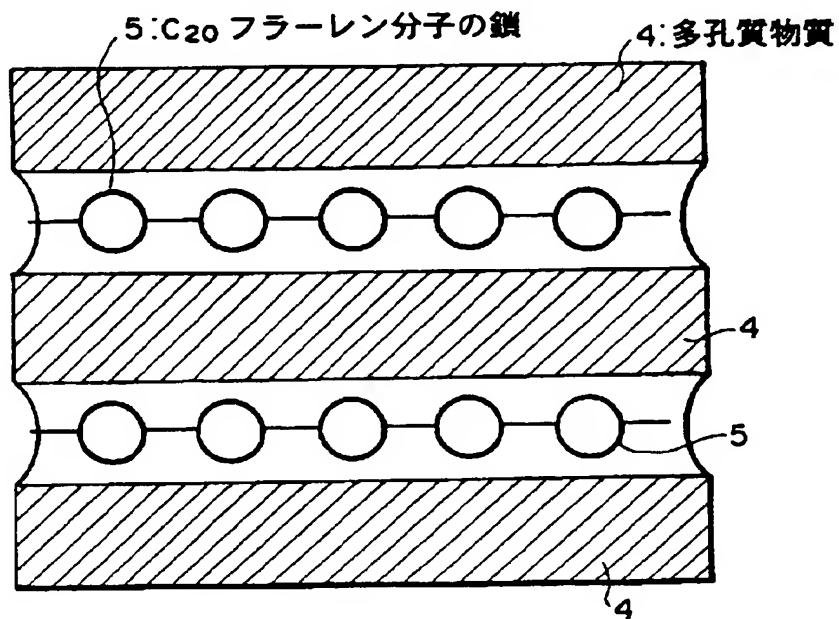


3: π 電子の軌道

【図3】

C₂₀ 一次元鎖の電気抵抗値の温度による変化

【図4】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来のフラーレン超伝導体は、その超伝導転移温度が40K程度と低く、また、液体窒素温度で超伝導を発現する酸化物超伝導体は、その化学的安定性に乏しかったので、比較的高温の転移温度を有し、化学的安定性の高い炭素系フラーレン分子で構成される超伝導材料を提供する。

【解決手段】 フラーレンとしてC₆₀よりも電子格子相互作用の強いC₂₀フラーレンを採用し、このC₂₀フラーレン分子を一次元鎖状に重合するために、価電子帯と伝導帯とのバンドギャップの大きな物質の隙間にC₂₀を取り込む。その後、電界印加により、電子または正孔を注入し超伝導体に相転移させる。こうして得られた超伝導材料の化学的安定性は酸化物超伝導物質に勝っており、超伝導転移温度が高く、化学的安定性に優れた超伝導材料を得ることができる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社